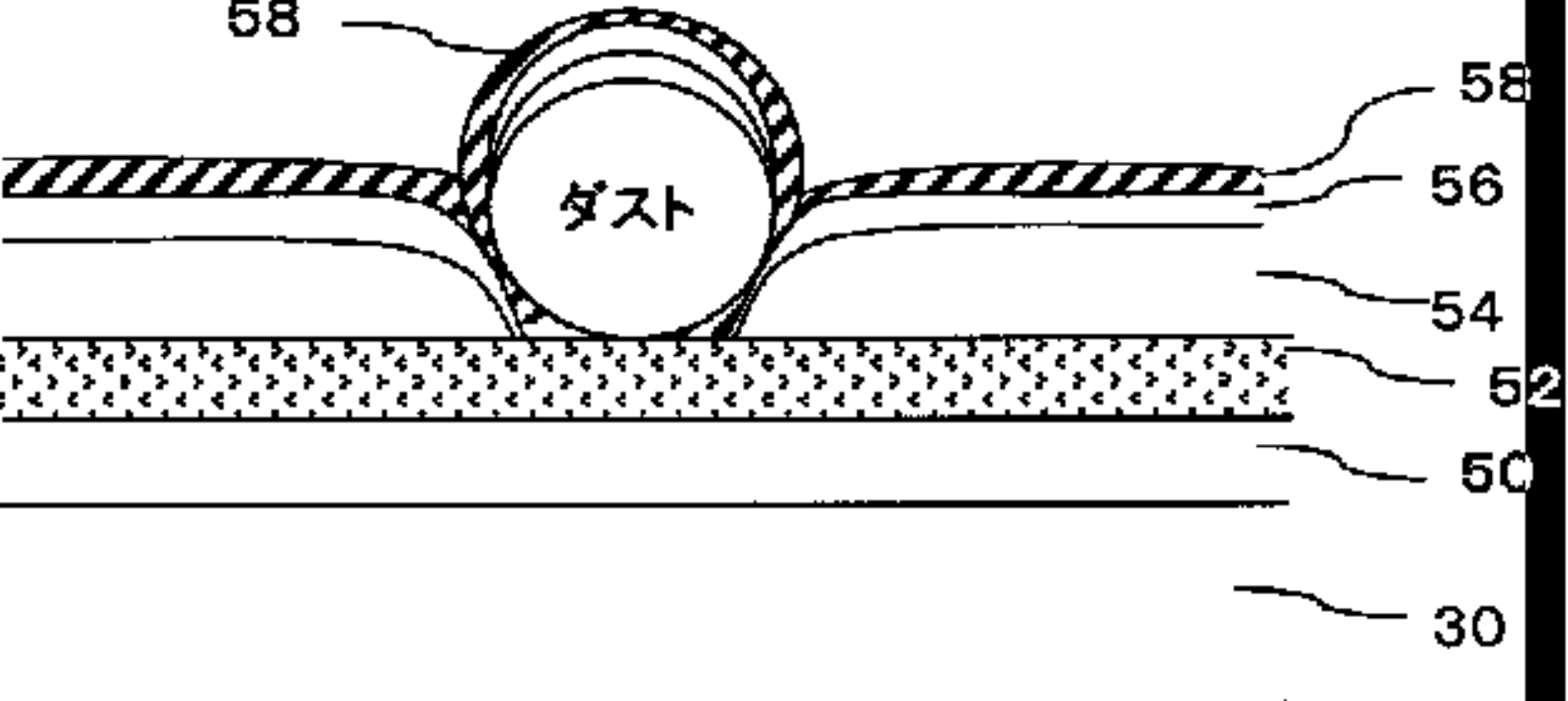


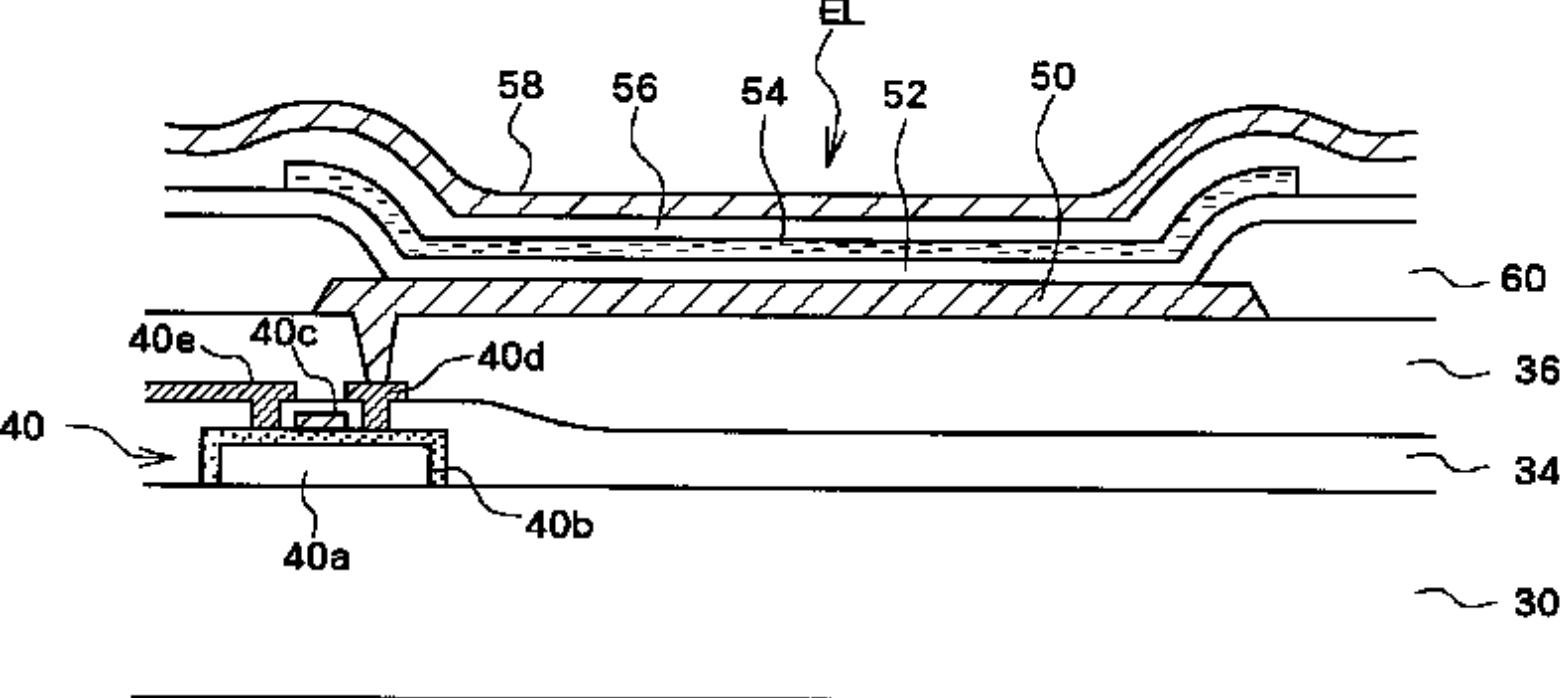
(51)Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	テームコード*(参考)
H 0 5 B 33/22		H 0 5 B 33/22	D 3 K 0 0 7
33/10		33/10	
33/14		33/14	A

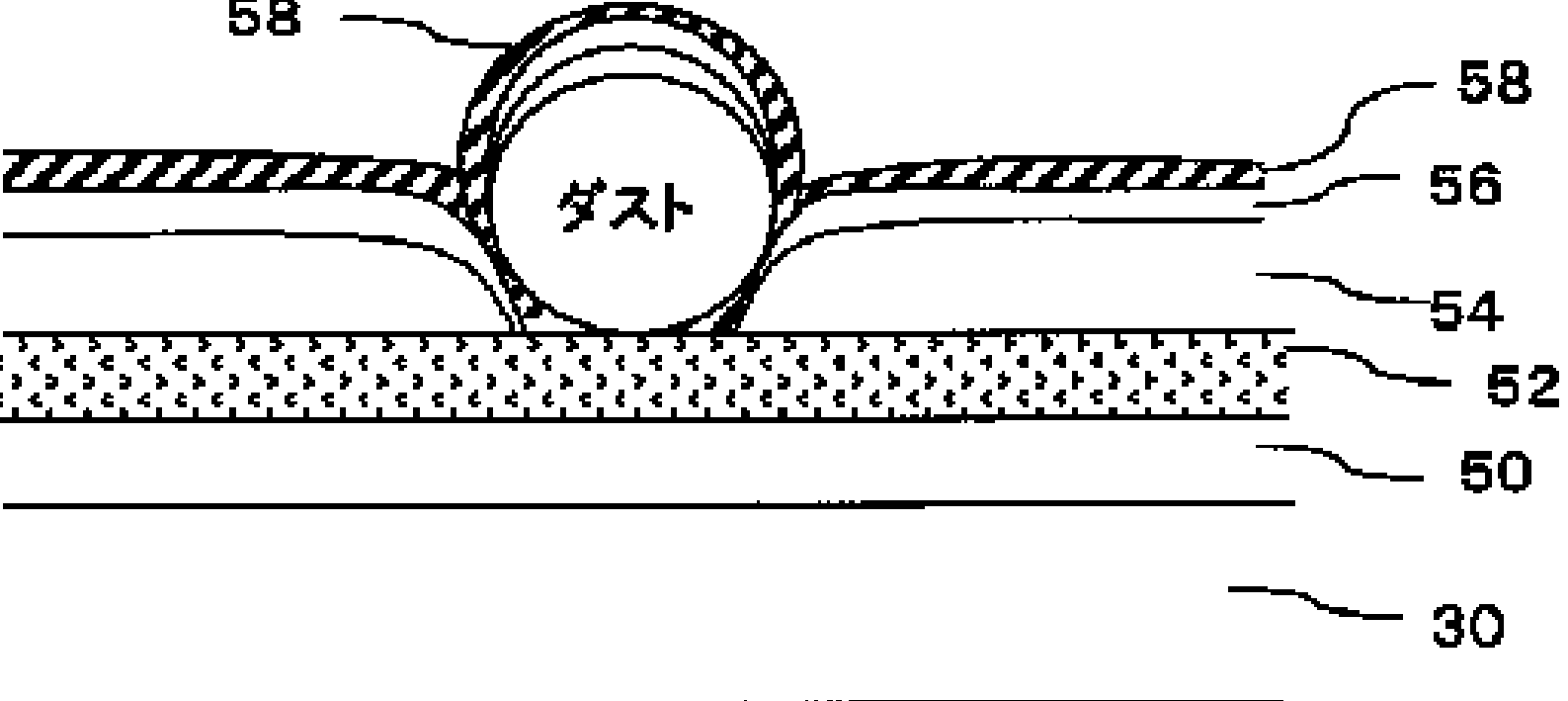
審査請求 未請求 請求項の数9 O L （全 5 頁）

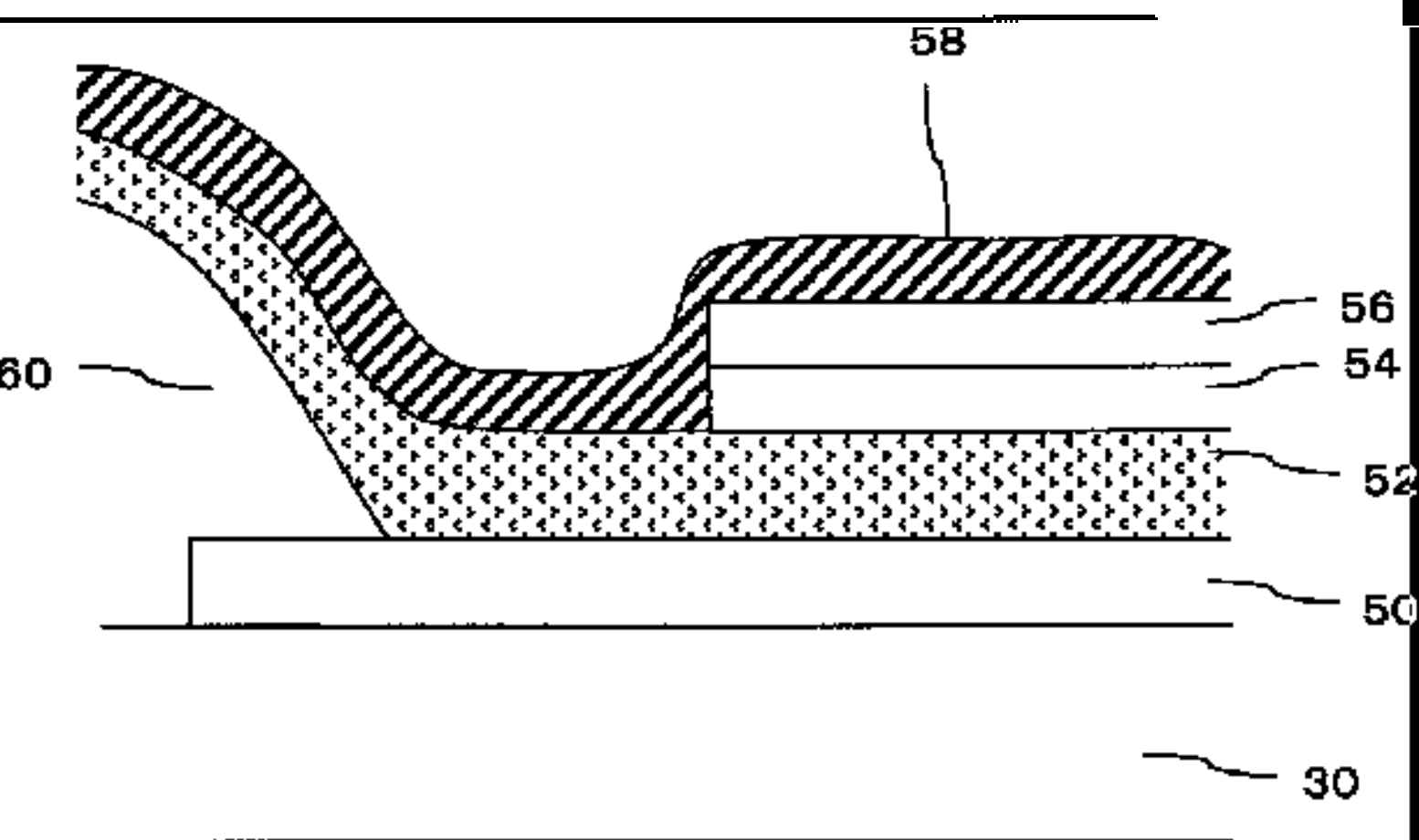
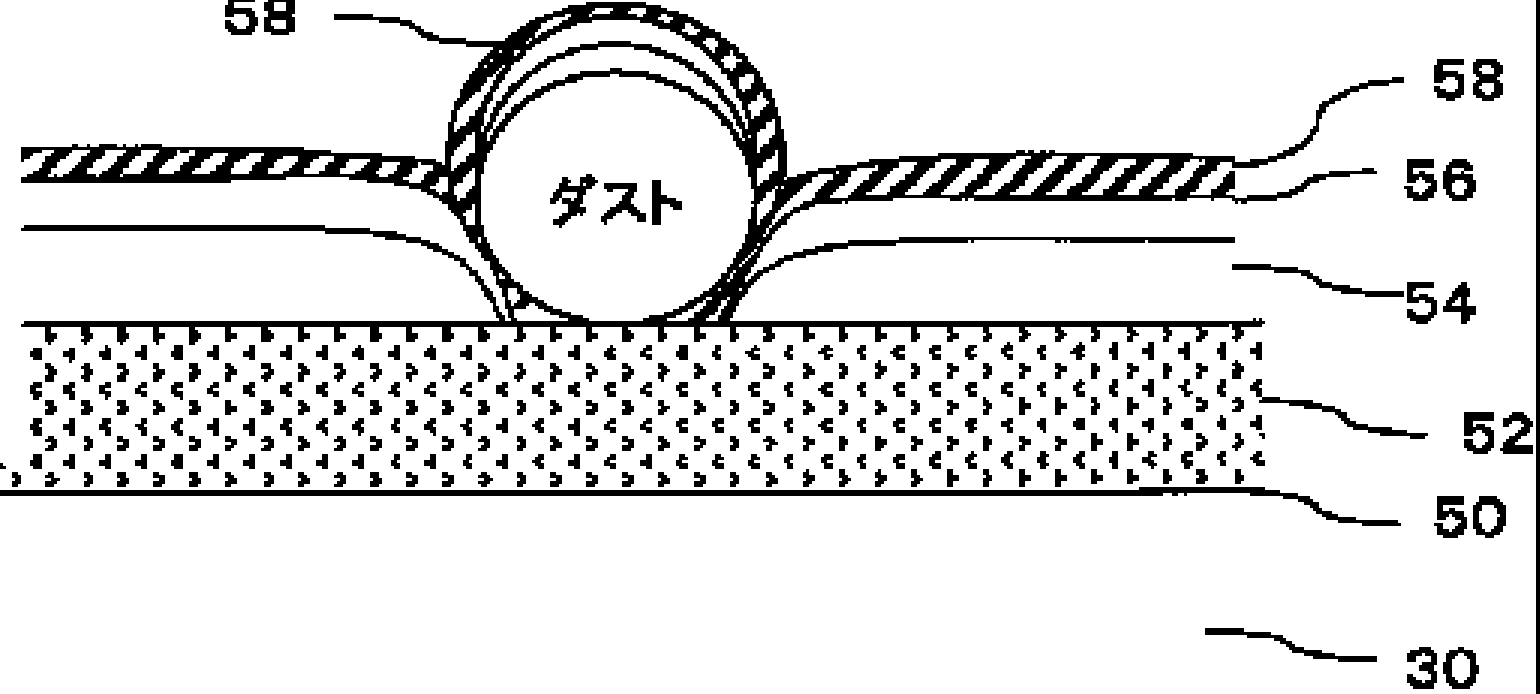
(21)出願番号	特願2003－68428(P2003－68428)	(71)出願人	000001889 三洋電機株式会社 大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号
(22)出願日	平成15年3月13日(2003. 3. 13)	(72)発明者	西川 龍司 大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三 洋電機株式会社内
(31)優先権主張番号	特願2002－68751(P2002－68751)	(74)代理人	100075258 弁理士 吉田 研二（外1名）
(32)優先日	平成14年3月13日(2002. 3. 13)	Fターム(参考)	3K007 AB08 AB18 BA06 CB04 DB03
(33)優先権主張国	日本（J P）		

(54)【発明の名称】 有機ELパネル及びその製造方法

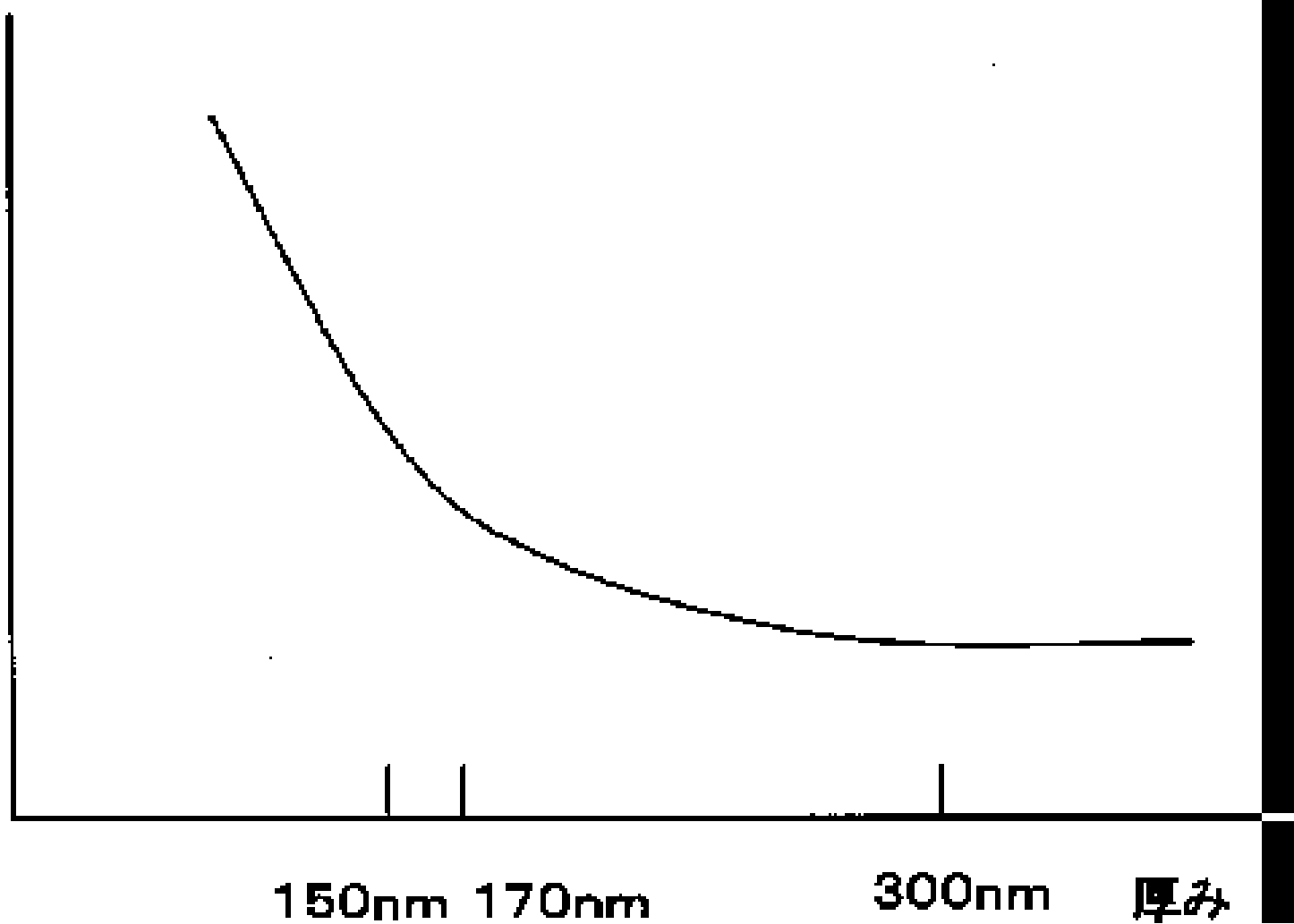








リーク電流



专利名称(译)	有机EL面板及其制造方法		
公开(公告)号	JP2003338383A	公开(公告)日	2003-11-28
申请号	JP2003068428	申请日	2003-03-13
[标]申请(专利权)人(译)	三洋电机株式会社		
申请(专利权)人(译)	三洋电机株式会社		
[标]发明人	西川龍司		
发明人	西川 龍司		
IPC分类号	H01L51/50 H01L27/32 H05B33/10 H05B33/14 H05B33/22		
CPC分类号	H01L51/5048 H01L27/3244 H01L2251/558		
FI分类号	H05B33/22.D H05B33/10 H05B33/14.A		
F-TERM分类号	3K007/AB08 3K007/AB18 3K007/BA06 3K007/CB04 3K007/DB03 3K107/AA01 3K107/BB01 3K107/CC27 3K107/CC45 3K107/DD71 3K107/DD78 3K107/FF15 3K107/GG11		
优先权	2002068751 2002-03-13 JP		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

要解决的问题：抑制点缺陷的产生。 解答：空穴传输层52的厚度被设置为超过150nm的值，优选地为170nm或更大。 因此，当形成有机发光层54时，灰尘混入其中，并且即使当阴极的一部分位于空穴传输层52的表面上时，也可以防止空穴传输层52的电介质击穿。 可以抑制缺陷的发生

